

(166)

シリコマンガン製造時のSi還元に関する見掛け平衡恒数と塩基度の関係

神戸製鉄

加古川製鉄所

喜多村実

栗田草喜

宮地正寿

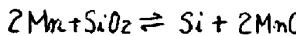
1. 緒言

シリコマンガンJIS 3号品の製造において、原料から製品へのSi移行を容易にするためには、精錬温度を高くする必要があり、スラグ融点も比較的高目となるよう、塩基度設定とする必要がある。塩基度設定を高くすれば、製品へのMn移行は容易となるが、炉内にて過度還元状態が生じ易く、非常に高融点のカーバイトスラグを形成し、これが炉内に蓄積するため、魔極の装入原料中への、没入深さを、不対応にさせ、炉内還元状態を乱して、炉況を悪化させる要因となる。そこで操業実験において、Siの還元性と、塩基度の関係について、基礎的な実験を行い、塩基度を0.5~0.6の範囲にもって行く事により、操業が安定しかつ諸原単位が向上することを確認したので報告する。

実験は魔極炉容量20MVA、3相交流式電用型で、発熱負荷15MWh、魔極室1450φでの操業である。実験操業期間中の負荷率は55%~80%の低負荷操業時の実験である。スラグ塩基度の表示は、通常 CaO/SiO_2 で表示されるが、この報告では $\text{CaO}+2\text{MgO}/\text{SiO}_2+0.2\text{Al}_2\text{O}_3 - (1)$ で表示している。

2 実験結果の概要

Si還元についての見掛け平衡に関して、筆者等の研究があり(2)(2')の式であらわされる。



$$K_{\text{H}-\text{Si}} = (\sum \text{Mn}) / (\text{Si}) / (\text{Mn}) \quad (2')$$

(2-1) 図1はSi還元に関する見掛け平衡恒数と塩基度の関係を示す。魔極炉燃焼室における負荷により、温度条件が定まり、実操業においても、実験室的に求められる(2)式と(2')式の関係が得られた。

(2-2) 図2は塩基度と発生スラグ量との関係を示すもので、塩基度を下げる事により、発生スラグ量は減少し、またSi歩留は向上するが、発生スラグ量600kg/t B=0.5以下になると、スラグ量が少ないので、出湯時押圧が低くなり、また溶融度も高くなるため、出湯時のスラグ、炉外排出が困難となる。また発生スラグ量を1300kg/t B=0.8以上にすると、高融点のカーバイトスラグを形成して、炉内に蓄積されるため、魔極の装入原料中への、没入深さが不対応となり、炉況を悪化させる。

(2-3) 図3は塩基度とMn歩留との関係、図4は、塩基度と魔力原単位の関係を示す。これらの関係より、発生スラグ量を増加させる事は、スラグの持去り熱量を増大させて、魔力原単位を悪化させ、またMn歩留も低下する。対応操業と経済性を考慮した、塩基度は、0.5~0.6の範囲である事が解る。

操業実験における、スラグのMgO 2~4%, Al₂O₃ 10~15%の範囲であり、MgO %が高水準によって場合の検討が残されている。

文献のアリバイト Nov Nov 1957.